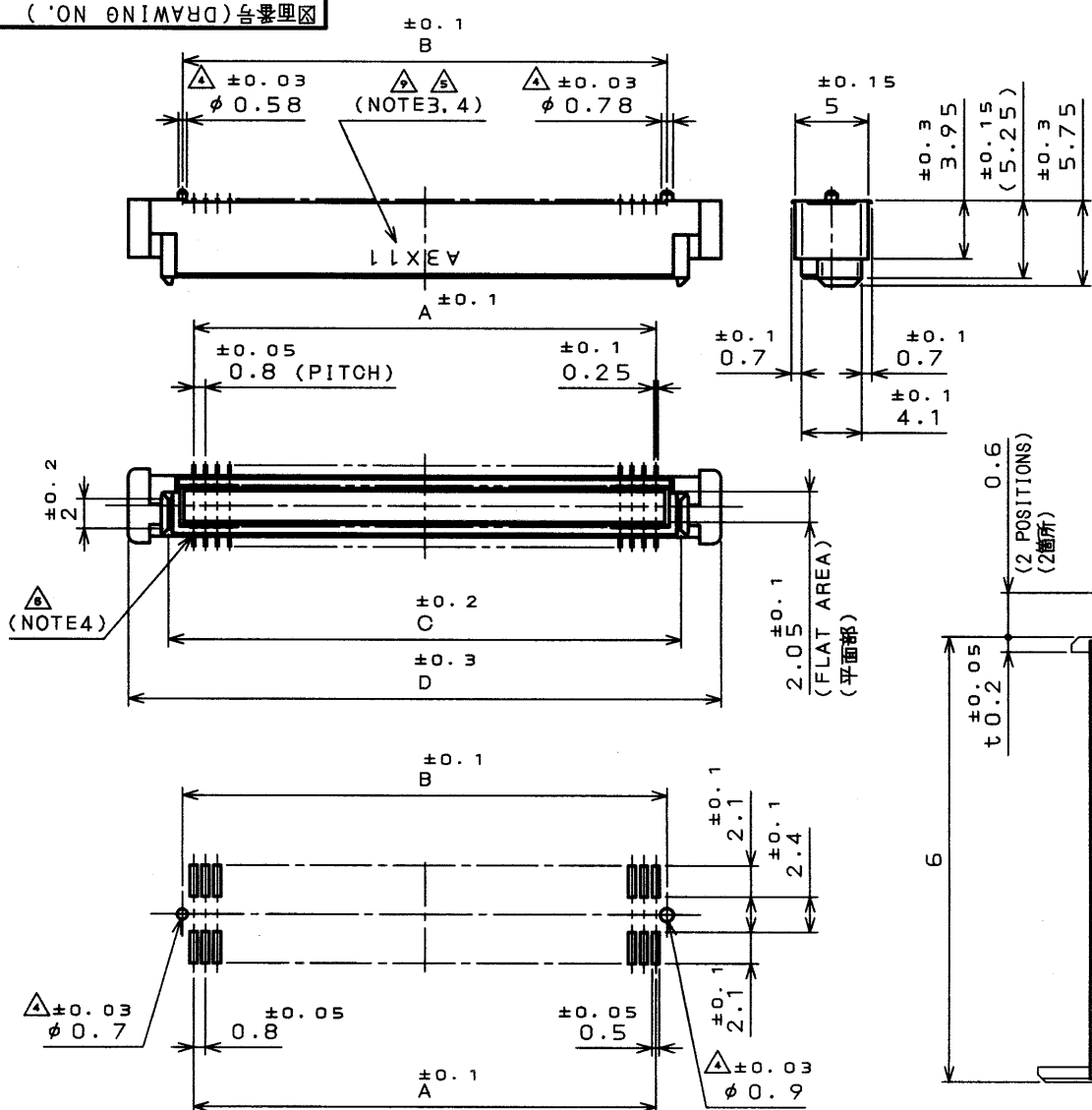


6927269

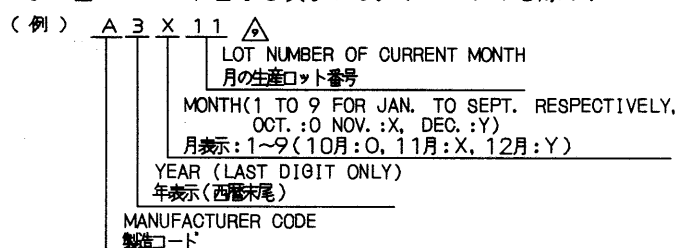
(ON DRAWING)台票埋図



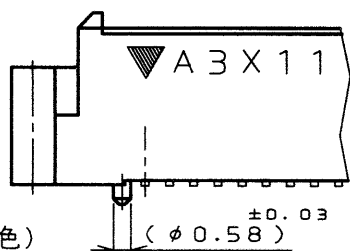
APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

MATED CONDITION (REF.) (SCALE 10:1)
嵌合状態図(参考) (尺度 10:1)

- NOTE1. COPLANARITY: 0.1mm MAX.
 2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX15 OF KX14 (RECEPTACLE) + HEIGHT OF KX15 (PLUG)
 EX. : KX14-***K5, KX15-***K2 → 7mm=5+2
 3. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICATED. (EXCEPT '***K4E9')
 4. IN CASE OF '***K4E9' ONLY, 「LOT NO.」 AND 「WHITETRIANGLE」 INDICATED.
- 注1. 端子の平坦度は、0.1以下。
 2. KX14(レセプタクル)の数と、KX15(プラグ)の数とを加えた値が平行基板間高さになります。
 3. 図示の面に、ロット番号を表示する。(***K4E9を除く)



4. ***K4E9の場合のみ、図示の位置(右図)にロット番号と三角マークを表示する。(白色)



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.Dec.1993	32797	ADDED KIND OF FINSH(ADDED TABLE 2)	—	K.HISATOMI	—	H.YASUI
3	1.Mar.1994	33397	ADDED KIND OF FINSH(REVISED TABLE 2), REVISED TABLE 1	—	K.HISATOMI	—	H.YASUI
4	7.Apr.1994	33593	REVISED TOLERANCE	—	K.HISATOMI	—	H.YASUI
5	27.May.1994	33807	ADDED NOTE 4 & 20.60 CONTACTS	M.OOWA	K.HISATOMI	—	H.YASUI
6	19.Sep.1994	34542	REVISED LOT NUMBER	—	K.HISATOMI	—	H.YASUI
7	20.Dec.1994	35158	REVISED TABLE 2	—	K.HISATOMI	—	H.YASUI
8	8.Mar.1995	35589	DEVELOPMENT 140 CONTACTS	M.KIMURA	K.HISATOMI	—	H.YASUI
9	28.Sep.2001	48678	REVISED LOT NUMBER MARKING	H.SAKURADA	K.KAWASE	M.Natarabe	H.Ameniya

△ TABLE 1 DIMENSION

表1 寸法

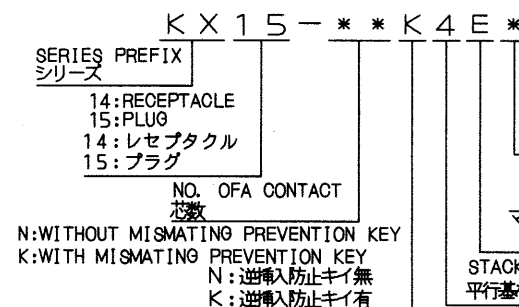
DEVELOPMENT CONDITION 開発状態	NO. OF CONTACT 芯数	A	B	C	D
△ ○	20	7.2	8.7	10.6	16
×	30	11.2	12.7	14.6	20
○	40	15.2	16.7	18.6	24
○	50	19.2	20.7	22.6	28
△ ○	60	23.2	24.7	26.6	32
○	70	27.2	28.7	30.6	36
○	80	31.2	32.7	34.6	40
×	100	39.2	40.7	42.6	48
○	120	47.2	48.7	50.6	56
△ ○	140	55.2	56.7	58.6	64

○: DEVELOPED X: DEVELOPMENT PROGRAM
 ○: 開発済み X: 開発予定

△△ TABLE 2 CONTACT FINISH
表2 仕上

FINISH 仕上記号	CONTACT AREA 接触部仕上	TERMINAL AREA 端子部仕上
NONE 無印	GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni上Au. 1μm以上	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ
1	GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni上Au. 1μm以上	TIN-LEAD OVER NICKEL Ni上SnPd
9	GOLD FLASH OVER Pd/Ni(0.38μm MIN) Ni上PdNi(0.38μm以上)上Auフラッシュ	TIN-LEAD OVER NICKEL Ni上SnPd

命名法



△ CONTACT FINISH (TABLE 2)
コンタクト仕上(表2参照)

MOUNT D: WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLD-DOWN
 E: WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLD-DOWN
 マウント形状 D: 位置決めボス有、ホルルドダウン有
 E: 位置決めボス有、ホルルドダウン無
 STACKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX** (NOTE2)
 平行基板間高さ(注2)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS	—	COLOR: BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2 △	
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺規(SCALES)	
JACS-1401-*		22.Jan.1993		2:1	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) △	
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)		担当 CHK. K.HISATOMI		KX15-***K4E*	
. ±0.8 ° ±		査閲 APPD.		PLUG	
.X ±0.4 °X ±		承認 APPD. H.YASUI		重量(WEIGHT)	
.XX ±0.1				日本航空電子工業株式会社	
.XXX ±				JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
				図面番号(DRAWING NO.)	
				SJ027269	
				版数 (REV.)	
				9	